

2020年中国芯片市场分析报告- 产业竞争格局与发展趋势预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国芯片市场分析报告-产业竞争格局与发展趋势预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzidianqi/478205478205.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章 中国芯片行业发展综述

1.1 芯片行业概述

1.1.1 芯片的定义分析

1.1.2 芯片制作过程介绍

1.1.3 芯片产业链介绍

1.2 芯片行业发展环境分析

1.2.1 行业政策环境分析

1.2.2 行业经济环境分析

1.2.3 行业社会环境分析

1.2.4 行业技术环境分析

1.3 芯片行业发展机遇与威胁分析

第二章 全球芯片行业发展状况分析

2.1 全球芯片行业发展状况综述

2.1.1 全球芯片行业发展历程

2.1.2 全球芯片市场特点分析

2.1.3 全球芯片行业市场规模

2.1.4 全球芯片行业竞争格局

2.1.5 全球芯片行业区域分布

2.1.6 全球芯片行业需求领域

2.1.7 全球芯片行业前景预测

2.2 美国芯片行业发展状况分析

2.2.1 美国芯片市场规模分析

2.2.2 美国芯片竞争格局分析

2.2.3 美国芯片市场结构分析

2.2.4 美国芯片技术研发进展

2.2.5 美国芯片市场前景预测

2.3 日本芯片行业发展分析

2.3.1 日本芯片行业发展历程

2.3.2 日本芯片市场规模分析

2.3.3 日本芯片竞争格局分析

2.3.4 日本芯片技术研发进展

2.3.5 日本芯片市场前景预测

2.4 韩国芯片行业发展分析

2.4.1 韩国芯片行业发展历程

2.4.2 韩国芯片市场规模分析

2.4.3 韩国芯片竞争格局分析

2.4.4 韩国芯片技术研发进展

2.4.5 韩国芯片市场前景预测

2.5 台湾芯片行业发展分析

2.5.1 台湾芯片行业发展历程

2.5.2 台湾芯片市场规模分析

2.5.3 台湾芯片竞争格局分析

2.5.4 台湾芯片技术研发进展

2.5.5 台湾芯片市场前景预测

2.6 其他国家芯片行业发展分析

2.6.1 印度芯片行业发展分析

2.6.2 英国芯片行业发展分析

2.6.3 德国芯片行业发展分析

2.6.4 瑞士芯片行业发展分析

第三章 中国芯片行业发展状况分析

3.1 中国芯片行业发展综述

3.1.1 中国芯片产业发展历程

3.1.2 中国芯片行业发展地位

3.1.3 中国芯片行业市场规模

3.2 中国芯片市场格局分析

3.2.1 中国芯片市场竞争格局

3.2.2 中国芯片行业利润流向

3.2.3 中国芯片市场发展动态

3.3 中国量子芯片发展进程

3.3.1 产品发展历程

3.3.2 市场发展形势

3.3.3 产品研发动态

3.3.4 未来发展前景

3.4 中国芯片产业区域发展动态

3.4.1 湖南

3.4.2 贵州

3.4.3 北京

3.4.4 晋江

3.5 中国芯片产业发展问题分析

3.5.1 产业发展困境

3.5.2 开发速度放缓

3.5.3 市场垄断困境

3.6 中国芯片产业应对策略分析

3.6.1 企业发展战略

3.6.2 突破垄断策略

3.6.3 加强技术研发

第四章 芯片行业细分产品市场分析

4.1 芯片行业产品结构概况

4.1.1 芯片产品类型介绍

4.1.2 芯片产品结构分析

4.2 LED芯片市场分析

4.2.1 LED芯片发展现状

4.2.2 LED芯片市场规模

4.2.3 LED芯片竞争格局

4.2.4 LED芯片前景预测

4.3 SIM芯片市场分析

4.3.1 SIM芯片发展现状

4.3.2 SIM芯片市场规模

4.3.3 SIM芯片竞争格局

4.3.4 SIM芯片前景预测

4.4 移动支付芯片市场分析

4.4.1 移动支付芯片发展现状

4.4.2 移动支付芯片市场规模

4.4.3 移动支付芯片竞争格局

4.4.4 移动支付芯片前景预测

4.5 身份识别类芯片市场分析

4.5.1 身份识别类芯片发展现状

4.5.2 身份识别类芯片市场规模

- 4.5.3 身份识别类芯片竞争格局
- 4.5.4 身份识别类芯片前景预测
- 4.6 金融支付类芯片市场分析
 - 4.6.1 金融支付类芯片发展现状
 - 4.6.2 金融支付类芯片市场规模
 - 4.6.3 金融支付类芯片竞争格局
 - 4.6.4 金融支付类芯片前景预测
- 4.7 USB-KEY芯片市场分析
 - 4.7.1 USB-KEY芯片发展现状
 - 4.7.2 USB-KEY芯片市场规模
 - 4.7.3 USB-KEY芯片竞争格局
 - 4.7.4 USB-KEY芯片前景预测
- 4.8 通讯射频芯片市场分析
 - 4.8.1 通讯射频芯片发展现状
 - 4.8.2 通讯射频芯片市场规模
 - 4.8.3 通讯射频芯片竞争格局
 - 4.8.4 通讯射频芯片前景预测
- 4.9 通讯基带芯片市场分析
 - 4.9.1 通讯基带芯片发展现状
 - 4.9.2 通讯基带芯片市场规模
 - 4.9.3 通讯基带芯片竞争格局
 - 4.9.4 通讯基带芯片前景预测
- 4.10 家电控制芯片市场分析
 - 4.10.1 家电控制芯片发展现状
 - 4.10.2 家电控制芯片市场规模
 - 4.10.3 家电控制芯片竞争格局
 - 4.10.4 家电控制芯片前景预测
- 4.11 节能应用类芯片市场分析
 - 4.11.1 节能应用类芯片发展现状
 - 4.11.2 节能应用类芯片市场规模
 - 4.11.3 节能应用类芯片竞争格局
 - 4.11.4 节能应用类芯片前景预测
- 4.12 电脑数码类芯片市场分析
 - 4.12.1 电脑数码类芯片发展现状
 - 4.12.2 电脑数码类芯片市场规模

4.12.3 电脑数码类芯片竞争格局

4.12.4 电脑数码类芯片前景预测

第五章 中国芯片行业产业链分析

5.1 芯片设计行业发展分析

5.1.1 产业发展历程

5.1.2 市场发展现状

5.1.3 市场竞争格局

5.1.4 企业专利情况

5.1.5 国内外差距分析

5.2 晶圆代工产业发展分析

5.2.1 晶圆加工技术

5.2.2 国外发展模式

5.2.3 国内发展模式

5.2.4 企业竞争现状

5.2.5 市场布局分析

5.2.6 产业面临挑战

5.3 芯片封装行业发展分析

5.3.1 封装技术介绍

5.3.2 市场发展现状

5.3.3 国内竞争格局

5.3.4 技术发展趋势

5.4 芯片测试行业发展分析

5.4.1 芯片测试原理

5.4.2 测试准备规划

5.4.3 主要测试分类

5.4.4 发展面临的问题

5.5 芯片封测发展方向分析

5.5.1 承接产业链转移

5.5.2 集中度持续提升

5.5.3 国产化进程加快

5.5.4 产业短板补齐升级

5.5.5 加速淘汰落后产能

第六章 中国芯片产业下游应用市场分析

6.1 LED

6.1.1 全球市场规模

6.1.2 LED芯片厂商

6.1.3 主要企业布局

6.1.4 封装技术难点

6.1.5 LED产业趋势

6.2 物联网

6.2.1 产业链的地位

6.2.2 市场发展现状

6.2.3 物联网wifi芯片

6.2.4 国产化的困境

6.2.5 产业发展困境

6.3 无人机

6.3.1 全球市场规模

6.3.2 市场竞争格局

6.3.3 主流主控芯片

6.3.4 芯片重点应用领域

6.3.5 国产芯片发展方向

6.3.6 市场前景分析

6.4 北斗系统

6.4.1 北斗芯片概述

6.4.2 产业发展形势

6.4.3 芯片生产现状

6.4.4 芯片研发进展

6.4.5 资本助力发展

6.4.6 产业发展前景

6.5 智能穿戴

6.5.1 全球市场规模

6.5.2 行业发展规模

6.5.3 企业投资动向

6.5.4 芯片厂商对比

6.5.5 行业发展态势

6.5.6 商业模式探索

6.6 智能手机

6.6.1 市场发展形势

6.6.2 手机芯片现状

6.6.3 市场竞争格局

6.6.4 产品性能情况

6.6.5 发展趋势分析

6.7 汽车电子

6.7.1 市场发展特点

6.7.2 市场规模现状

6.7.3 市场结构分析

6.7.4 整体竞争态势

6.7.5 汽车电子渗透率

6.7.6 未来发展前景

6.8 生物医药

6.8.1 基因芯片介绍

6.8.2 主要技术流程

6.8.3 技术应用情况

6.8.4 生物研究的应用

6.8.5 发展问题及前景

第七章 中国芯片行业领先企业案例分析

7.1 芯片综合型企业案例分析

7.1.1 英特尔

7.1.2 三星

7.1.3 高通公司

7.1.4 英伟达

7.1.5 AMD

7.1.6 SK海力士

7.1.7 德州仪器

7.1.8 美光

7.1.9 联发科技

7.1.10 海思

7.2 芯片设计重点企业案例分析

7.2.1 博通有限公司

7.2.2 Marvell

7.2.3 赛灵思

7.2.4 Altera

7.2.5 Cirrus logic

7.2.6 展讯

7.3 晶圆代工重点企业案例分析

7.3.1 格罗方德

7.3.2 Towerjazz

7.3.3 富士通

7.3.4 台积电

7.3.5 联电

7.3.6 力晶

7.3.7 中芯

7.3.8 华虹

7.4 芯片封测重点企业案例分析

7.4.1 Amkor

7.4.2 日月光

7.4.3 硅品

7.4.4 南茂

7.4.5 长电科技

7.4.6 天水华天

7.4.7 通富微电

7.4.8 士兰微

第八章 中国芯片行业前景趋势预测与投资建议

8.1 芯片行业发展前景与趋势预测

8.1.1 行业发展前景预测

8.1.2 行业发展趋势预测

8.2 芯片行业投资潜力分析

8.2.1 行业投资现状分析

8.2.2 行业进入壁垒分析

8.2.3 行业经营模式分析

8.2.4 行业投资风险预警

8.3 芯片行业投资策略与建议

8.3.1 行业投资价值分析

8.3.2 行业投资机会分析

8.3.3 行业投资策略分析

图表目录

- 图表1：芯片产业链介绍
 - 图表2：截至2020年芯片行业标准汇总
 - 图表3：截至2020年芯片行业主要政策汇总
 - 图表4：截至2020年芯片行业发展规划
 - 图表5：2017-2020年我国GDP及同比增速（单位：万亿，%）
 - 图表6：2017-2020年中国工业增加值变化图（单位：亿元，%）
 - 图表7：2017-2020年全国固定资产投资（不含农户）增长速度（单位：万亿元，%）
 - 图表8：2017-2020大三产业增加值占国内生产总值比重（单位：%）
 - 图表9：2020年主要经济指标增长预测（单位：%）
 - 图表10：2017-2020年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数（单位：万户）
 - 图表11：2017-2020年中国可穿戴设备出货量和市场规模（单位：万台，亿元）
 - 图表12：2017-2020年中国智能家居市场规模（单位：亿元，%）
 - 图表13：2017-2020年研究与试验发展（R&D）经费支出（单位：亿元，%）
 - 图表14：2017-2020年芯片行业相关专利申请数（单位：件）
 - 图表15：我国芯片行业前20位专业领域（单位：件，%）
 - 图表16：芯片技术相关专利前20申请人构成图（单位：件，%）
 - 图表17：中国芯片行业发展机遇与威胁分析
 - 图表18：全球芯片行业发展历程
 - 图表19：2017-2020年全球芯片市场规模及增速（单位：亿美元，%）
 - 图表20：2017-2020年全球半导体生产商（不含代工厂）排名TOP10（单位：十亿美元，%）
- 图表详见报告正文 (GYSYL)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国芯片市场分析报告-产业竞争格局与发展趋势预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、阿里巴巴、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzidianqi/478205478205.html>